Физические эффекты ультразвука в жидких средах и их применение в технике

Распространение мощных ультразвуковых колебаний в жидких средах вызывает в них ряд физических эффектов, которые широко применяются в различных областях техники. Большинство физических процессов, протекающих в мощных ультразвуковых полях, имеют нелинейный характер. Параметры, которые их характеризуют, важны для оптимизации технологических процессов с применением ультразвука.

Владимир Ланин, профессор

vlanin@bsuir.by

оздействие мощного ультразвука на жидкие среды вызывает в них ряд широко известных эффектов:

- акустическую кавитацию [1], связанную с пульсациями и захлопыванием кавитационных пузырьков;
 - ультразвуковой капиллярный эффект [2];
 - сонолюминесценцию [3];
 - вихревые эффекты в виде микро- и макропотоков [4];
 - ускорение процессов диффузии [5] и др.

При интенсивности ультразвука более 10⁵ Вт/м² кинетическая энергия захлопывающихся пузырьков, сконцентрированная в ничтожно малом объеме, трансформируется частично в силовой импульс и частично в тепловую энергию. В жидких средах при воздействии УЗ-колебаний возникают также электрокинетические явления, обусловленные направленным движением заряженных частиц, которые оказывают влияния на процессы диффузии [6].

В жидких средах, обладающих только упругостью объема, распространяются в основном продольные ультразвуковые (УЗ) волны, в которых частицы среды смещаются по направлению распространения волны. Для плоской продольной волны волновое уравнение имеет вид [7]:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2},\tag{1}$$

где *у* — смещение частицы; *с* — скорость распространения волны; *х* — координата.

Решение уравнения (1) для бегущей волны имеет вид уравнения:

$$y = A\cos[\omega t \pm (2\pi f/c)x] =$$

= $A\cos[\omega t \pm (2\pi f/\lambda)x] = A\cos[\omega t \pm kx],$ (2)

где A — амплитуда; f — частота колебаний; λ — длина волны; k — волновое число.

Акустическое поле характеризуется переменным звуковым давлением в каждой точке и интенсивностью распространяющейся волны. Периодические сжатия и расширения каждого слоя жидкой среды, в которой распространяется упругая волна, можно рассматривать как результат действия переменного давления, амплитуда которого равна:

$$P = \rho c A \omega = \rho c V_m, \tag{3}$$

где ρ — плотность среды; V_m — амплитуда колебательной скорости частиц.

При интенсивности ультразвука (8–10)×10³ Вт/м² в жидкой среде появляются маленькие пузырьки зародыши кавитации, которые пульсируют с частотой УЗ-колебаний, расширяются и затем захлопываются, создавая ударные волны, давление в которых может достигать значительной величины.

Появление акустической кавитации связано с наличием в жидкой среде зародышей — микроскопических газовых пузырьков. Зародыши кавитации могут образовываться на твердых не смачиваемых жидкостью частицах, имеющих трещины, заполненные нерастворимым газом. При несмачивании жидкость в трещине образует относительно газа выпуклый мениск с радиусом R_0 , исходя из условия равновесия на границе раздела:

$$P_{e} = P_{0} + \frac{2\sigma}{R_{0}},\tag{4}$$

где P_{z} — давление газа в пузырьке; P_{0} — внешнее давление.

Значение краевого угла смачивания при росте зародыша на дисперсных твердых частицах радиусом 10⁻⁶–10⁻⁷ м составляет 100–175°. Твердая частица с дефектом в виде конической или сфероподобной впадины является центром образования зародышей кавитации. Поэтому введение в жидкую среду твердых микроразмерных частиц существенно увеличивает количество зародышей кавитации.

Технология сборки



Амплитуда УЗ-давления, необходимая для расширения зародыша радиуса R_0 до резонансного радиуса R_p , определяется из выражения [4]:

$$P_{A}^{(1)} = P_{0} - P_{e} + \frac{4\sigma}{3\sqrt{3R_{0}}} \frac{1}{\sqrt{1 + (P_{0} + P_{e})\frac{R_{0}}{2\sigma}}}.$$
 (5)

Резонансный радиус кавитационной полости равен:

$$R_p = \frac{4\sigma}{3(P_A - P_0 + P_2)},\tag{6}$$

где σ — величина поверхностного натяжения.

Резонансная частота полости f_p зависит как от поверхностного натяжения жидкости, так и от ее плотности:

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_p} \sqrt{\frac{3\gamma}{\rho} \left(P_0 + \frac{2\sigma}{R_p} \right)}.$$
 (7)

Для расплавов интервал R_p составляет 4×10⁻⁶–6×10⁻⁵ м, после чего начинается взрывоопасный рост пузырьков газа. Зародыши кавитации, попадающие в область отрицательного давления, теряют устойчивость, растут на полупериоде растяжения и быстро захлопываются на полупериоде сжатия. Пузырьки с большими радиусами увеличиваются за счет диффузии газа и пульсируют в УЗ-поле.

К особенностям расплавов припоев, используемых для УЗ-пайки и металлизации, относятся значительно бо́льшие плотность и вязкость по сравнению с водой (примерно на порядок), необходимость учета гидростатического давления расплава, а также различие в начальных размерах кавитационных полостей. Гидростатическое давление P_0 с учетом давления столба расплава высотой *h* определяется как:

$$P_0 = P_{amm} + h\rho g. \tag{8}$$

Динамика кавитационных полостей в расплавах описывается уравнением, физический смысл которого состоит в том, что сумма действующих на элементарный объем расплава давлений (гидростатического, УЗ и газового внутри полости) равна нулю, то есть кавитационная полость находится в состоянии динамического равновесия в любой промежуток времени. С учетом вязкости расплава уравнение имеет вид [5]:

$$\left(R\frac{\partial^{2}R}{\partial t^{2}} + \frac{3}{2}\left(\frac{\partial R}{\partial t}\right)^{2} + 4\eta\frac{\partial R}{\partial t}\right)\rho + P_{0} - P_{A}\sin\omega t + \frac{2\sigma}{R} - P_{e} - \left(P_{0} - P_{e} + \frac{2\sigma}{R_{0}}\right)\left(\frac{R_{0}}{R}\right)^{3Y} = 0.$$
(9)

Решение нелинейного дифференциального уравнения (9) методом Рунге-Кутта-Мерсона для расплава оловянно-цинкового припоя вязкостью 0,85 Па·с с начальными размерами кавитационных полостей от 1 до 50 мкм, давлением ультразвука от 0,5×10⁵ до 2×10⁵ Па и частотой УЗ-колебаний 22, 44 и 66 кГц показало, что кавитационные полости размером до 5 мкм пульсируют не захлопываясь. С увеличением начального размера до 10-50 мкм растет и амплитуда пульсаций полостей и происходит их захлопывание в течение 0,05-0,1 с. При УЗ-давлении до 0,1 МПа кавитационные полости пульсируют, а с увеличением давления до 0,15 МПа растет резонансный размер полостей и происходит их захлопывание (рис. 1а). С ростом частоты с 22 до 66 кГц размеры кавитационных полостей уменьшаются в среднем в два раза, что приводит к уменьшению интенсивности кавитации (рис. 16).

Для повышения эффективности кавитации применяют газовое насыщение расплава, когда вводимые в расплав пузырьки газа по размерам не превышают резонансные размеры зародышей кавитации, то есть $(10-50) \times 10^{-6}$ м. Увеличение размеров пузырьков ведет к их преждевременному захлопыванию, а очень малые размеры затрудняют их кавитационный рост в УЗ-поле.

При захлопывании пузырька сконцентрированная в ничтожно малом объеме кинетическая энергия трансформируется частично в силовой импульс и частично в тепловую энергию, а из центра захлопнувшегося пузырька распространится ударная сферическая волна, максимальное давление в которой, согласно Рэлею, на расстоянии, равном 1,587 радиуса от центра пузырька, составит:

$$P = P_0 \frac{R_0^3}{6,35R^3}.$$
 (10)

При $R = 1/10R_0$ величина давления вблизи поверхности пузырька в 1575 раз превышает давление внутри полости. Радиальная

скорость V и время t сокращения пузырька зависят от соотношения гидростатического давления и плотности среды:

$$V = \sqrt{\frac{3P_0}{2\rho} \left[\left(\frac{R_0}{R} \right)^3 - 1 \right]};$$

$$t = 0.915R_0 \sqrt{\frac{\rho}{R_0}}.$$
 (11)

Время захлопывания газового пузырька диаметром 10⁻⁴ м в расплавах припоев на основе олова составляет 30–35 мкс. Высокоскоростная видеосъемка цифровой камерой показала, что скорость захлопывания кавитационных полостей на частоте 22,8 кГц и при УЗ-давлении 132 кПа достигает 0,2 м/с. Такие микроудары разрушают оксидные пленки и загрязнения на паяемой поверхности, которая затем хорошо смачивается припоем.

Помимо высоких локальных давлений, возникающих при захлопывании кавитационных полостей, возможно образование локальных тепловых микрополей, низкотемпературной плазмы и светового излучения (рис. 2). При адиабатическом сжатии объема газа повышение температуры тем больше, чем больше значение показателя политропы ү для этого газа. Для ориентировочной оценки температуры внутри газового кавитационного пузырька в любой стадии его сжатия при адиабатических условиях используют уравнение [3]:

$$\frac{T}{T_0} = \left(\frac{R_0}{R}\right)^{3(\gamma-1)}$$
. (12)

Полагая, что $\gamma = 4/3$ и температура расплава +250...300 °C, и учитывая, что *R* может на порядок отличаться от *R*₀ в сторону уменьшения, получаем температуры порядка +2600... 3000 °C. Другие авторы приводят расчетные данные порядка +1000 °C и выше [5]. Высокая температура, возникающая в пульсирующих кавитационных пузырьках и близкая к температуре плазмы, может вызвать сонолюминесценцию в жидкой среде и значительно увеличивает химическую активность жидкой среды и обрабатываемых материалов, ускоряет процессы химического взаимодействия между ними (рис. 3).

Энергия УЗ-поля используется для химического синтеза наноструктурных материалов. Это направление, известное как сонохимия, основано на возникновении и развитии в жид-

11



Рис. 2. Вторичные эффекты, вызванные кавитацией



кавитационных полостей



ких средах процесса кавитации и сопровождающих ее сонохимических реакциях. В интенсивных кавитационных полях в результате высоких градиентов температуры и давления происходит разложение молекул воды и образование активных радикалов и оксидантов: H_2O_2 , O_3 и др. [8]. Сонохимические методы используют для получения наноструктурных аморфных материалов, включения наночастиц в мезапористые материалы, осаждения полупроводниковых наночастиц на поверхности полимерных и керамических материалов, формирования белковых микро- и наносфер.

Для оценки термического эффекта кавитации исследовались оптическим способом участки проплавления на неметаллической прозрачной подложке (рис. 4). Для этого в жидкую среду (глицерин) помещался плоский образец из стекла К8 и УЗ-колебания подавались в ограниченную зону в течение 30–50 с.

Участки проплавления стекла (рис. 5) в зоне воздействия УЗ колебаний исследо-



Рис. 5. Участки проплавления на стекле глубиной: а) 1 мкм; б) 0,35 мкм

вались на металлографическом микроскопе Planar micro200 с увеличением в 500–1000 раз. Глубина участков проплавления стекла и их кратерообразный характер свидетельствуют о том, что температура локального теплового поля при интенсивной кавитации значительно превышает температуру фазового перехода стекла (+575 °C).

Одновременно с кавитации вблизи излучающей поверхности инструмента возникают микро- и макропотоки, которые способствуют удалению оксидных пленок и ускорению процесса смачивания поверхности металла припоем. При высокой интенсивности ультразвука в расплаве возникают и другие эффекты: переменное звуковое давление, «звуковой ветер», кумулятивные течения. Эти явления носят нелинейный характер, сопровождаются возникновением разрывов в сплошной жидкой среде, а степень их проявления в жидкой среде определяется соотношением скорости УЗ-колебаний v и скорости звука в жидкой среде c (акустическим числом Маха):

$$M = \frac{2\pi f A}{c} \ge 1 \times 10^{-4}.$$
 (13)

Нелинейные эффекты возникают в расплавах, если амплитуда колебаний на частоте 22 кГц более 5–6 мкм, а на частоте 44 кГц — 3 мкм.

Пульсирование и захлопывание кавитационных полостей вызывает появление в областях, прилегающих к излучателю, микро- и макропотоков, которые имеют различное направление в зависимости от формы поверхности излучателя, амплитуды его колебаний, наличия препятствий на пути распространения и других факторов. Масштаб микропотоков соизмерим с максимальными размерами кавитирующих полостей, а масштаб макропотоков значительно больше максимальных размеров кавитирующих полостей. В зависимости от соотношения линейного размера вихря L течений с длиной звуковой волны λ различают три типа течений: крупномасштабные при $L>\lambda,$ среднемасштабные (рэлеевские) при $L \approx \lambda$ и мелкомасштабные (шлихтинговские) при $L < \lambda$ [7].

Интенсивные микропотоки в жидких средах могут способствовать образованию наносуспензий твердых частиц [9]. Наилучшие условия для ускорения процессов массо- и теплообмена, протекания химических реакций взаимодействия материалов и припоя создают сформированные макропотоки, имеющие ориентированное направление от излучателя



Рис. 6. Макропоток в вязкой жидкости

Технология сборки

к обрабатываемой поверхности и стационарные во времени. В этом случае обеспечивается массоперенос микрообъемов припоя к паяемой поверхности и ускоряются реакции химического взаимодействия компонентов припоя с паяемыми материалами. Скорость макропотока в вязкой жидкости при амплитуде УЗ-колебаний 15–20 мкм составляет 0,01–0,03 м/с, а зона действия — 10–15 мм (рис. 6) [10].

Электрокинетические явления в жидких средах обусловлены увеличением подвижности носителей заряда и возникновением их направленного массопереноса в направлении от излучателя под действием давления УЗволны. При захлопывании кавитационных полостей возможно образование дополнительных носителей — отрицательно заряженных кавитационных пузырьков, которые также участвуют в массопереносе. Массоперенос в жидкости при УЗ-активации происходит как за счет конвективного движения в виде макро- и микропотоков, так и диффузии [3]. Воздействие энергии УЗ-поля увеличивает коэффициент диффузии и активирует процесс образования зародышей:

$$D' = D_0 e^{-\frac{E - \Delta E}{RT}},\tag{14}$$

где D_0 — предэкспоненциальный множитель; E — энергия активации диффузии; ΔE — изменение энергии активации диффузии в УЗполе; R — газовая постоянная.

В УЗ-поле на диффундирующие частицы действует сила *F*, и под ее влиянием частицы вещества будут двигаться со средней скоростью:

$$U = \upsilon F, \tag{15}$$

где
о — подвижность частиц.

При активации в УЗ-поле к потоку диффузии добавится поток частиц, движущихся под действием силы УЗ-колебаний *F*, и тогда полный поток равен:

$$J = -D' \frac{\partial C}{\partial x} + UC_1 \cos\beta, \tag{16}$$

где C₁ — концентрация подвижных частиц; β — угол между векторами силы УЗ-поля и диффузионного потока.

Сила УЗ-поля, воздействующая на поток частиц, зависит от частоты ω и амплитуды колебаний А:

$$F = \rho c \omega AS. \tag{17}$$

Подставляя выражения (15) и (17) в (16), получим:

$$J = -D' \frac{\partial C}{\partial x} + \upsilon \rho c \omega ASC_1 \cos\beta.$$
(18)

Воздействие электрического поля в виде импульсов электрического тока, пропускаемых через расплав с амплитудой, в 3–5 раз превосходящей амплитуду электрического тока начала электропереноса ионов, стимулирует диффузию реакционно-активных компонентов в зоне активации [4]. Одновременное действие макропотоков в припое и мощных импульсов тока усиливает направленную электродиффузию компонентов в расплаве. Обусловленный электропереносом суммарный поток ионов реакционно-активных компонентов равен [5]:

$$J_{_{9n}} = B_u \rho \frac{I_a}{\tau} C_u \cos\alpha, \qquad (19)$$

где I_a — амплитуда импульсов тока; ρ — удельное электрическое сопротивление компонента; B_u — подвижность иона; τ — скважность импульсов тока; C_u — концентрация ионов реакционно-активного компонента в расплаве; α — угол между векторами электрического поля и диффузионного потока.

Суммарный поток частиц при совместной активации энергией УЗ и электрического полей равен:

$$J = -D' \frac{\partial C}{\partial x} + B_u \rho \frac{I_a}{\tau} C_u \cos \alpha + + \upsilon \rho c \omega A S C_1 \cos \beta.$$
(20)

С учетом теплового эффекта в УЗ и электрическом полях суммарный поток частиц равен (21).

Из уравнения (21) следует, что активация энергией УЗ-поля приводит к увеличению коэффициента диффузии, а электрического поля — к росту суммарного потока ионов реакционно-активных компонентов в зоне взаимодействия, а следовательно, к увеличению скорости и глубины диффузии. При совместном действии УЗ и электрического полей на расплавы возникновение процесса электродиффузии обусловлено соотношением действующих на термически возбужденный ион металла сил: навстречу электрическому потоку (действие приложенного внешнего поля) и по направлению электронного потока («электронный ветер»). Вследствие экранирующего влияния электронов влияние электрического поля невелико, поэтому преобладающей является сила «электронного ветра», которая возрастает с увеличением плотности тока. В результате возбужденные ионы имеют бо́льшую вероятность перейти в вакансию по движению электронов, чем против движения. Таким образом, вакансии перемещаются к отрицательному полюсу, а ионы металла — к положительному, увеличивая тем самым ширину диффузионной зоны.

Направленная диффузия компонентов припоя или компонентов материалов соединения в припой за счет электромиграции частиц диффузионно-подвижных металлов при плотности тока, большей 1–1,5 А/мм², может приводить к увеличению ширины диффузионной зоны и прочности соединений [11].



Ширина диффузионной зоны, измеренная с помощью растрового электронного микроскопа, в этом случае составляла 4–5 мкм для припоев ПОЦ 10 и 2–3 мкм для ПОС 61 (рис. 7).

Для оловянно-цинкового припоя ПОЦ 10 диффузионная зона была несколько больше из-за наличия в расплаве электроподвижного цинка, который мигрировал к межфазной границе и далее вглубь алюминиевого сплава, увеличивая ширину диффузионной зоны. Ширина переходной зоны растет до 6–8 мкм за счет роста диффузионного взаимодействия и электромиграции алюминия в припой (рис. 8а) по сравнению с 1,5 мкм при УЗактивации (рис. 86).



Входящие в расплавы припоев на оловянной основе добавки металлов — цинка, алюминия, бериллия, титана и др. — имеют сильное сродство по отношению к кислороду и образуют оксиды R. При УЗ-активации расплава эти оксиды образуют устойчивые химические соединения с оксидами O, находящимися на поверхности металлов, стекла и керамики (рис. 9) [12]. Таким образом, паяное соединение формируется между разнородными по химическому составу материалами без применения флюса.

Используя лазерное излучение, УЗ-колебания можно вводить в твердое тело или жидкую среду бесконтактным методом. Так, для расплавления шариков припоя диаметром 1 мм на медных контактных площадках печатной платы применен ИАГ лазер мощ-

$$J = -D_0 e^{-\frac{E-\Delta E}{RT}} C^{T_o} \left[1 - erf\left(\frac{x - (h/2)}{2\sqrt{D_0 e^{-\frac{E-\Delta E}{RT}}t}}\right) \right] + B_u \rho \frac{I_a}{\tau} C_u \cos\alpha + \upsilon \rho c \omega ASC_1 \cos\beta.$$
(21)





ностью 14 Вт. Лазерный луч модулировался частотой 20 кГц и фокусировался диаметром 0,7 мм на шарике припоя (рис. 10).

Расплавление припоя и смачивание поверхности контактной площадки происходило при остаточном давлении кислорода 8 Па в результате УЗ-вибраций амплитудой 0,6 мкм, возбуждаемых в припое в течение 250–300 мкс [13]. В результате УЗ-активации припой растекался по контактной площадке с углом смачивания 25°. Новый метод бесфлюсовой УЗ-пайки модулированным лазерным излучением может быть перспективен для сборки электронных модулей с высокой плотностью монтажа.

Анализ процессов воздействия мощного ультразвука на жидкие среды показывает, что наибольшее количество вторичных физических эффектов создает процесс кавитации (рис. 11). Локальные тепловые эффекты используются при УЗ-металлизации неметаллических материалов: керамики, стеклокерамики, ферритов и др. [14, 15], поскольку при этом создаются условия для образования химических связей между оксидами на межфазной границе. Динамические эффекты обеспечивают удаление жировых загрязнений и оксидных пленок с поверхностей материалов, что является физической основой процессов УЗ-очистки в жидких средах [16, 17] и УЗ-пайки труднопаяемых материалов [10, 18]. Некоторые первичные эффекты, такие как электрокинетический и краевой (смачивающий), пока еще не получили широкого применения в технике в силу ограниченности возможностей реализации.

Несомненной перспективой обладают бесконтактные способы ввода ультразвука в жидкие среды: модуляция высокочастотного электромагнитного излучения [19] и лазерного излучения УЗ-частотами. Это позволяет использовать физические эффекты взаимодействия полей различной природы, реализовать прецизионность и высокую регулируемость воздействия в микро- и нанообъемах веществ, ускорить процессы смачивания, растекания и химического взаимодействия материалов.



14 www.tech-e.ru

Литература

- 1. Leighton T. G. The Acoustic Bubble. London: Academic Press, 1994.
- Прохоренко П. П., Дежкунов Н. В., Коновалов Г. Е. Ультразвуковой капиллярный эффект. Минск: Наука и техника, 1981.
- 3. Margulis M. A. Sonochemistry and Cavitation. London: Gordon & Breach, 1996.
- 4. Abramov O. V. High-Intensity Ultrasonics: Theory and Industrial. Amsterdam: OPA, 1998.
- Mason T. J., Lorimer J. P. Applied Sonochemistry: Uses of Power Ultrasound in Chemistry and Processing. N. Y.: Wiley&Sons, 2002.
- Румак Н. В., Бондарик В. М., Ланин В. Л. Электрические эффекты в жидкостях и расплавах под воздействием ультразвуковых колебаний // Доклады АН Беларуси. 1994. № 38 (2).
- 7. Ensminger D., Bond L. J. Ultrasonics: Fundamentals, Technologies, and Applications. Boca Raton: CRC Press, 2012.
- 8. Gedanken A. Using Sonochemistry for the Fabrication of Nanomaterials // Ultrasonic Sonochemistry. 2003. № 10.
- 9. Lanin V. L., Dezhkunov N. V., Kotukhov A. V. Application of Ultrasonic Effects in Liquid Media for Fabrication of Nanomaterials // Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2010. No. 3.
- Кундас С. П., Ланин В. Л., Тявловский М. Д., Достанко А. П. Ультразвуковые процессы в производстве изделий электронной техники. Минск: Бестпринт. 2002.
- Lanin V. L. Activation of Soldered Connections in the Process of Formation Using the Energy of Ultrasonic and Electric Fields // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 2008. No. 3.
- 12. Sprovieri J. Soldering the Unsolderable/ Assembly. 2008. No. 4.
- Li M. Y., Wang C. Q., Bang H. S., Kim Y. R. Development of Flux-Less Soldering Method by Ultrasonic Modulated Laser // J. of Materials Processing Technology. 2005. No. 168.
- Ланин В. Л. Ультразвуковая толстопленочная металлизация неметаллических материалов в производстве изделий электронной техники // Технологии в электронной промышленности. 2008. № 3.
- 15. Kolenak R. Solderability of Metal and Ceramic Materials by Active Solders. Dresden: Forschungszentrum Dresden, 2008.
- Ланин В. Л., Томаль В. С. Технология и оборудование ультразвуковой очистки изделий электроники // Технологии в электронной промышленности. 2007. № 8.
- 17. Savage T. Ultrasonic cleaning in industry // Wire Industry. 2005. No. 6.
- Ланин В. Л. Бесфлюсовая ультразвуковая пайка в электронике // Технологии в электронной промышленности. 2007. № 4.
- Ланин В. Л. Бесконтактные вибрации в процессах высокочастотного электромагнитного нагрева // Технологии в электронной промышленности. 2008. № 2.